

◇◇◇ NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)定期講演会 ◇◇◇
◇◇◇ 第25回 ◇◇◇
◇◇◇電子立国ニッポンの復活に向けて(Part V) ～救世主となる半導体の動向～ ◇◇◇

主催:NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)
協賛:(一社)日本電子回路工業会(JPCA)
協賛:(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)

皆様、今年は気温の高い日が続いていますが如何お過ごしでしょうか。

NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET:理事長梶田栄)では、(一社)日本電子回路工業会(JPCA)、(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)の協賛を得て、第 25 回定期講演会を今回も Web にて開催します。

今回は「電子立国ニッポンの復活に向けて(Part V) ～救世主となる半導体の動向～」と題して、半導体関連の各種技術を集めます。皆様、お誘いあわせの上で、奮ってご参加願います。

* 開催日時:令和 6 年 8 月 21 日(水) 12:45～16:55

* 形態 開催方式:WEB開催(ZOOM使用)

- ・聴講については、原則開催日の前日までに参加URLとパスワードをご連絡します。
- ・講演の録画、録音、撮影は禁止します。
- ・同業他社の方の参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

今回は一部講師のご都合により開始時刻を15分早めました。また、講演順序も一部変更いたしました。

* テーマ: 『電子立国ニッポンの復活に向けて(Part V) ～救世主となる半導体の動向～』

* プログラム:

◆技術講演◆

12:45～13:30

「半導体微細化技術の動向と新しいデバイス構造」

若林 整氏(東京工業大学)

◆基調講演◆

13:30～14:30

「日本の半導体産業復活に向けた熊本大学における人材育成の取り組み」

青柳昌宏氏(熊本大学)

◆技術講演◆

14:30～15:15

「ナノインプリントを応用した有機基板超微細配線の形成」

見山克己氏(北海道科学大学)

(休憩)

15:25～16:10

「SiC パワー半導体とウェーハの最新開発動向」

大谷 昇氏(関西学院大学)

16:10～16:55

「チップレット集積の最新動向と課題, 今後への期待」

西田秀行氏(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

* 定員 150 名(先着申込順定員になり次第締切ります)

* 講演会参加費(テキスト代、消費税込み)

C-NET 会員:5000 円 JPCA 会員:5000 円 JIEP 会員:5000 円 非会員:10000 円 C-NET 特別会員:無料

* 参加費は 8 月 18 日までに請求書記載の銀行口座へお振込ください。

* 申込先 C-NET 定期講演会

*次の URL よりお申し込みください。 URL <https://jisso.jp/reg/cnet25/>

申込されますと返信メールで請求書へのリンクが発行されます。

請求書に従って、銀行振り込みにて参加費のお支払いをお願い致します。

* メールアドレス入力ミスで、返信(受付完了)メールが不達になることが頻発しています。
メールアドレスを入力後の再確認をお願い致します。